

早稲田大学大学院情報生産システム研究科 2025 年度インターンシップ生募集要項

高等専門学校の専攻科学生を対象に当研究科における研究分野の実習を体験し、今後の進路の方向性を見出すことを目的として、次のとおり受け入れを行います。

1. 研究及び実習場所

早稲田大学大学院情報生産システム研究科各研究室

2. 対象

高等専門学校の専攻科生

※応募時点で当研究科へのインターンシップ経験がある方は別途 Email にてご相談ください。

3. 受入研究室

別紙「研究室一覧」参照。

4. 受入れ条件

受入期間は原則として 8 月 18 日(月)から 9 月 30 日(火)の間で 1~2 週間(土日含む)。IPS 夏期休業期間および IPS 指定休業日を除きます。

※当該期間における IPS 休業日：土曜日、日曜日、9 月 15 日、9 月 23 日

※人数超過、また研究テーマ相違等の理由により、受入できない場合があります。ご了承ください。

※上記受入期間外にインターンシップ参加希望の方は参加希望日の 2 ヶ月前を目処にご相談ください。

5. 申込方法・選考

希望研究室を選定の上、申込用紙を所属学校経由で Email にて送付してください。

【お申込み受付期間】 4 月 18 日(金)~4 月 25 日(金)

お申込み締め切り後、内部選考・審査を経て、受入可否を通知します。通知までに 1~2 週間(休日を除く)かかります。予めご了承ください。

6. 必要経費

- ・ インターンシップに係る滞在費、食事代、保険料等は自己負担とします。
- ・ 本大学規定に則り、ご自宅から当研究科までの単純往復交通費を支給します(原則、公共交通機関に限る)。ご自宅から当研究科までに非合理的な経路が含まれる場合は支給しません(インターンシップを目的としない飛行機乗り継ぎや宿泊など)。
- ・ 早稲田大学大学院情報生産システム研究科のゲストルームに最大 2 週間まで無料宿泊が可能です。2 週間以上となる場合、超過分の宿泊料(¥2,000/泊)は自己負担となります。満室の場合は近隣ホテル等(有料)となります。

7. その他

災害傷害保険及び賠償責任保険に加入していることが受入の条件になります。

8. 申込み及び問い合わせ先

早稲田大学大学院情報生産システム研究科事務所 高専インターンシップ担当

〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの 2-7

TEL: 093-692-5017 E-mail: koho-ips@list.waseda.jp URL : <https://www.waseda.jp/fsci/gips/>

早稲田大学大学院情報生産システム研究科インターンシップ申込書

以下全てご記入願います。本情報はインターンシップ申込のみにかかるもので、外部へ公開・転用しません。

お申込み日: 年 月 日

1. 学生記入欄

[illegible]

希望研究室	
第 1 希望	研究室
第 2 希望	研究室
第 3 希望	研究室

希望実習期間			
第 1 希望	月	日()	～ 月 日()
第 2 希望	月	日()	～ 月 日()
第 3 希望	月	日()	～ 月 日()

インターンシップ志望理由			
保有スキル、現在取り組んでいる研究			
希望研修内容(自由記入)			
専攻科修了後の進路・計画	☐ 就職	☐ 大学院進学	☐ その他 ()
	※具体的に記入(自由記入)		
ご質問・その他			

2. 所属学校の指導教員・事務担当者記入欄

指導教員名	TEL : _____ Email : _____		印
事務担当者名	TEL : _____ Email : _____		印
申込学生についてコメント			

【申込書送付・問合せ先】 早稲田大学大学院情報生産システム研究科事務所 高専インターンシップ担当
 TEL : 093-692-5017 Email : koho-ips@list.waseda.jp

2025 年度 研究室一覧

分野	担当教員	研究内容
情報アーキテクチャ	藤村 茂	スマートインダストリー
	古月 敬之	ニューロコンピューティング
	岩井原 瑞穂	データ工学
	鎌田 清一郎	イメージメディア
	亀岡 遵	バイオ情報センシング
	松丸 隆文	バイオ・ロボティクス & ヒューマン・メカトロニクス
	坪川 信	光ファイバシステム
	吉江 修	コミュニティ・コンピューティング
	伍 軍	ネットワークインテリジェンスとセキュリティ
生産システム	荒川 雅生	設計工学システム
	橋本 健二	移動ロボティクス・プラットフォーム
	馬渡 和真	マイクロナノ流体デバイス
	三宅 丈雄	先端バイオエレクトロニクス
	田中 英一郎	機械システム設計
	立野 繁之	生産プロセス工学
	植田 研二	薄膜機能材料
	志村 考功	半導体デバイス材料工学
	高橋 淳子	生体医工学
集積システム	池橋 民雄	マイクロ電気機械システム
	池永 剛	画像情報システム
	木村 晋二	高位検証技術
	牧野 昭二	知的音響システム
	丹沢 徹	グリーン集積システム
	山崎 慎太郎	集積システム最適化
	吉増 敏彦	無線通信回路技術
	碓塚 孝明	発光システム研究
	高畑 清人	光電子集積システム
	芹田 和則	テラヘルツ集積システム